

112學年專題 - Feature #54

Feature # 64 (Closed): 外殼設計

外殼設計_實體列印

2023-09-25 05:05 - Chifu Chung

狀態:	Closed	開始日期:	2023-09-25
優先權:	Normal	完成日期:	2023-10-31
被分派者:	慶璋 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			

歷史

#1 - 2023-09-25 05:08 - Chifu Chung

- 狀態 從 New 變更為 In Progress

#2 - 2023-09-25 05:12 - Chifu Chung

- 完成日期 設定為 2023-10-31

#3 - 2023-09-25 05:22 - Chifu Chung

- 父議題 設定為 #64

#4 - 2023-10-12 08:10 - 慶璋 陳

- 檔案 Xshell.gcode 已新增

- 檔案 baseboard2.2.2.STL 已新增

- 檔案 cover_X9990_test.STL 已新增

#5 - 2023-10-12 08:14 - 慶璋 陳

- 檔案 clipboard-202310121612-df1v5.png 已新增

- 檔案 clipboard-202310121613-x9pne.png 已新增

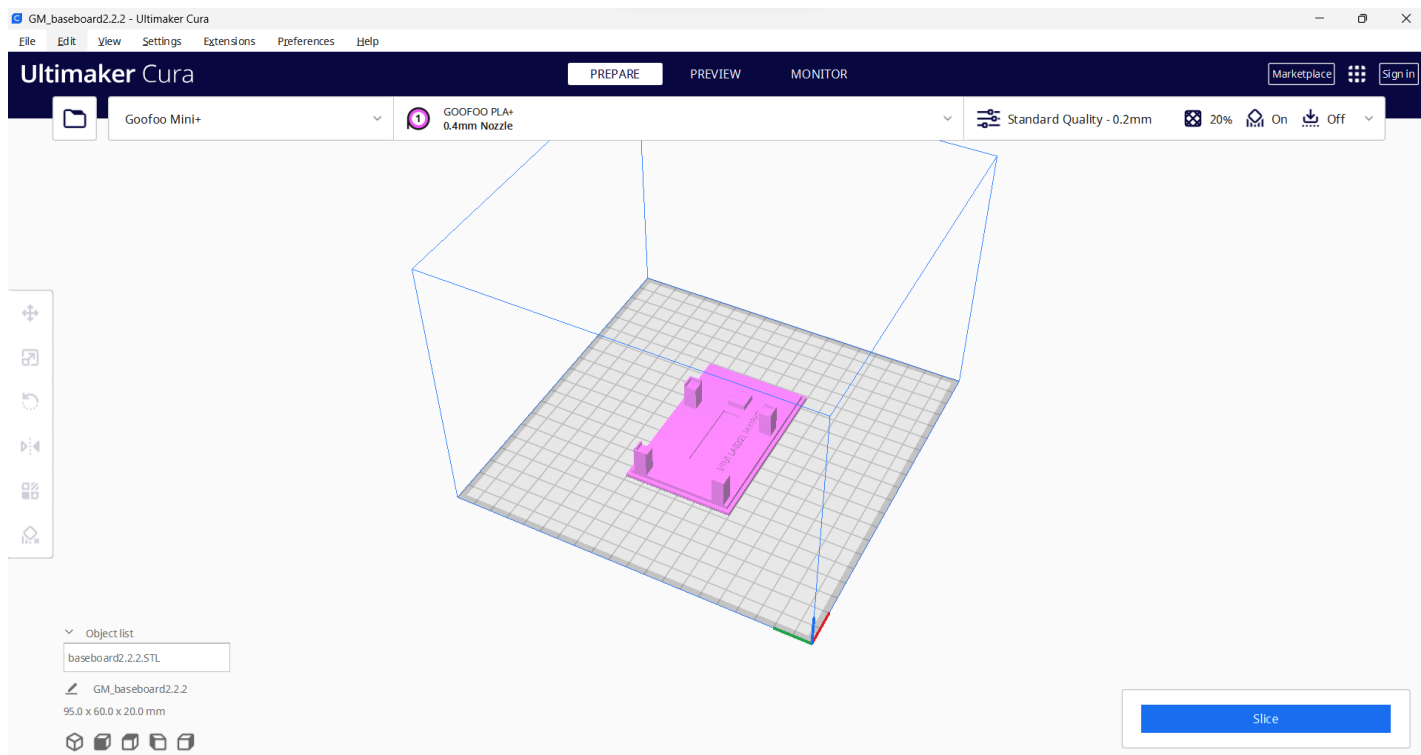
- 檔案 clipboard-202310121613-xj8it.png 已新增

- 檔案 cover_X9990_test.SLDPRT 已新增

- 檔案 baseboard2.2.2.SLDPRT 已新增

- 檔案 Xshell.gcode 已新增

使用UltimakerCuru當作介面



h3. 主要設定

Infill ▼

Infill Density 20.0 %

Infill Pattern Cubic ▼

Material ▼

Printing Temperature 190.0 °C

Build Plate Temperature 50 °C

Speed ▼

Print Speed 40.0 mm/s

h3. 蓋子記得開啟support

Support ▼

Generate Support

Support Placement Everywhere ▼

Support Overhang Angle 50.0 °

Support Horizontal Expansion 0.0 mm

#6 - 2023-11-12 11:01 - 慶璋 陳

- 狀態 從 In Progress 變更為 Resolved

#7 - 2023-11-16 07:16 - Chifu Chung

- 完成百分比 從 0 變更為 100

#8 - 2023-12-14 18:48 - Chifu Chung

- 狀態 從 Resolved 變更為 Closed

檔案

baseboard2.2.2.STL	134 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
cover_X9990_test.STL	70.3 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
Xshell.gcode	4.41 MB	2023-10-12	慶瑋 陳
clipboard-202310121612-df1v5.png	14 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
clipboard-202310121613-x9pne.png	14.3 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
clipboard-202310121613-xj8it.png	265 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
cover_X9990_test.SLDPRT	159 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
baseboard2.2.2.SLDPRT	365 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
Xshell.gcode	4.41 MB	2023-10-12	慶瑋 陳